

深圳市深科达智能装备股份有限公司

关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：公司合并财务报表范围内的全资/控股子公司，分别为：惠州深科达智能装备有限公司、深圳市深科达半导体科技有限公司、深圳线马科技有限公司、深圳市矽谷半导体设备有限公司。
- 2025 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 8 亿元人民币的综合授信额度，并为综合授信额度内的子公司融资提供合计不超过 2.85 亿元人民币的担保额度。
- 截止本公告披露日，公司对被担保人已发生的担保余额为 19,570 万元人民币。
- 被担保人未提供反担保。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、2025 年度申请综合授信额度并提供担保情况概述

（一）情况概述

为满足公司经营和发展需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请不超过 8 亿元人民币的综合授信额度，授信期限不超过 24 个月，该授信额度在有效期内可循环使用。授信品种包括但不限于金融机构贷款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、履约担保、并

购贷款、信托计划、资产证券化、结构化融资等，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为子公司惠州深科达智能装备有限公司、深圳市深科达半导体科技有限公司、深圳线马科技有限公司以及深圳市矽谷半导体设备有限公司就上述综合授信额度内的融资分别提供合计不超过 2.85 亿元人民币的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保形式及期限以届时签订的担保合同为准。

2025 年度预计担保额度明细表

单位：万元人民币

序号	被担保人名称	拟提供担保额度
1	惠州深科达智能装备有限公司	10,000.00
2	深圳市深科达半导体科技有限公司	14,500.00
3	深圳线马科技有限公司	3,000.00
4	深圳市矽谷半导体设备有限公司	1,000.00
	合计	28,500.00

上述预计担保额度有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至下一年审议相同事项的股东大会召开之日止。公司合并报表范围内的所有子公司根据实际业务发展需要，可调剂使用本次授信担保额度。

（二）审批程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十三次会议表决通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）惠州深科达智能装备有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村月明路 201 号

法定代表人：黄奕宏

注册资本：23,500.00 万元人民币

成立日期：2017 年 7 月 11 日

经营范围：一般项目：人工智能基础软件开发；软件开发；软件销售；数控机床制造；数控机床销售；紧固件制造；紧固件销售；通用零部件制造；通用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；3D 打印基础材料销售；物联网技术研发；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电机及其控制系统研发；电动机制造；电机制造；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；工业互联网数据服务；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业设计服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备研发；机械设备销售；增材制造装备制造；增材制造装备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能控制系统集成；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关系：为公司全资子公司，公司持有 100.00% 的股权。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	72,986.82	60,594.02
负债总额	69,211.29	57,337.54
净资产	3,775.53	3,256.48
项目	2025 年 1-3 月（未经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	5,353.43	15,351.56
净利润	519.05	-3,953.00

(二) 深圳市深科达半导体科技有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 BC 座 B1008

法定代表人：黄奕宏

注册资本：410.256 万元人民币

成立日期：2016 年 7 月 4 日

经营范围：半导体行业智能化封装设备的技术开发、生产、测试与销售及技术服务；软件的研发与销售；国内贸易，经营进出口业务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）

与公司的关系：为公司控股子公司，公司持有 100.00%的股权。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	31,327.05	29,408.29
负债总额	22,069.25	20,469.47
净资产	9,257.80	8,938.82
项目	2025 年 1-3 月（未经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	4,665.62	18,437.10
净利润	211.32	1,495.56

(三) 深圳线马科技有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 BC 座 B1108

法定代表人：黄奕宏

注册资本：326.7974 万元人民币

成立日期：2015 年 7 月 13 日

经营范围：精密直线电机、精密直线电机模组、精密直线电机平台、精密运动控制系统的技术开发以及上述产品和高端自动化设备及其配件的研发、生产、销售、进出口及相关配套业务；国内贸易。

与公司的关系：为公司控股子公司，公司持有 54.40%的股权。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	18,793.69	16,359.42
负债总额	7,491.99	5,160.93
净资产	11,301.70	11,198.49
项目	2025年1-3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	2,957.64	10,190.79
净利润	553.21	1,843.72

（四）深圳市矽谷半导体设备有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 BC 座 B1106

法定代表人：钟浩

注册资本：250.00 万元人民币

成立日期：2017 年 12 月 12 日

经营范围：一般经营项目是：半导体设备的研发、销售；计算机软件的技术开发；计算机系统集成及相关技术咨询；国内贸易，货物及技术进出口。许可经营项目是：半导体设备的生产。

与公司的关系：为公司控股子公司，公司持有 60.00%的股权。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	2,525.77	2,576.49
负债总额	4,251.05	4,294.20
净资产	-1,725.28	-1,717.71
项目	2025年1-3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	395.88	1,040.42
净利润	-7.58	-648.41

三、相关授信及担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保

方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、相关授信及担保的原因及必要性

本次授信及担保事项为满足公司及子公司的日常经营需求，符合公司发展规划，能够有效缓解子公司的资金需求，有利于生产经营稳健开展，公司对被担保人享有充分的控制权，公司对其担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、董事会、监事会意见

1、公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十九次会议，董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。

2、监事会认为：本次授信及担保事项是为满足公司及子公司的日常经营发展需求，符合公司实际经营情况和发展战略。被担保对象为本公司下属全资子公司和控股子公司，公司对被担保对象享有充分的控制权，担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

因此，监事会同意 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 0 元（不含对子公司的担保）。公司对控股子公司提供的担保余额为 19,570 万元，分别占公司最近一期经审计总资产和净资产的 12.16%及 22.97%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日